

# SID

Werk: Rot am See

Artikel:

653

ML6

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

21.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-070my 330x490mm	50200246	70	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	205		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		4
C-RS-FR4-ML-0.10mm-105+105-TG150-HF	50200812	105	L2	5
		100		
		105	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	230		6
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		7
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		8
C-RS-FR4-ML-0.10mm-105+105-TG150-HF	50200812	105	L4	9
		100		
		105	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	205		10
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		11
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		12
A-RS Kupferfolie-070my 330x490mm	50200246	70	RS	13

B00:

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1400 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik